



SYA75604ATWLVAO

Număr parc	SYA75604ATWLVAO	Statutul RoHs	
Producator / Marca	Micrel / Microchip Technology	Starea stocului	4645 pcs stock
Descriere produs	IC CLK BUFFER 1:4 250MHZ 16VQFN	Barca din	Hong Kong
Foi de date		Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

[OBȚINEȚI O OFERTĂ](#)

Specificații de SYA75604ATWLVAO

Tensiune - Aproximativ	1.62V ~ 1.98V, 2.25V ~ 2.75V, 2.97V ~ 3.63V	Tip	Clock Buffer
Pachetul dispozitivului furnizor	16-VQFN (3x3)	Serie	-
Raport - intrare: ieșire	1:4	Pachet / Caz	16-VFQFN Exposed Pad
Pachet	Tube	producție	HCSL
Temperatura de Operare	-40°C ~ 105°C (TA)	Numărul de circuite	1
Tipul de montare	Surface Mount, Wettable Flank	Intrare	HCSL
Frecvență - Max	250 MHz	Diferențial - intrare: ieșire	Yes/Yes

Vești înrudite



Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare
2023/07/28

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat
2023/04/5

Punct de vedere: Dumparea firelor pentru a vărsa kilogramele în automobile
2023/08/29

Ganul accidentat, protejat deschide posibilități comerciale pentru centrele de date, vehicule și PV
2023/09/7

Google Scrolls and Folds Flutter la versiunea 3.13
2023/08/30

Comutatoare Ethernet industriale gestionate sau neadministrare
2023/08/21

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerul radar auto auto
2023/09/15

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile
2023/08/31

Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii industriali
2023/09/6

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRaWAN
2023/07/14

Embedded World 2023: Obțineți Ghidul săptămânal Electronics Full
2023/03/17

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU
2023/09/12